

00B06 Coagony Con Year greather restriction to the trial Technology Co., Ltd. 裸烧及非裸烧升级

使用手册

文档版本

发布日期

#### 版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

#### 商标声明



(A) THISILICON 、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有经导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
Restrict transition reduction to sheather trush 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指

# 上海海思技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



# 概述

本文档用于指导调试裸烧及非裸烧升级。

- 未有特殊说明, Hi3559CV100 与 Hi3559AV100 内容一致。
   Hi3516EV200, Hi3516EV300, Hi3518EV300, Hi3516DV2000不支持 MMC 启动时 SD 卡升级功能。

  本文档相对应的产品版本如下。
  Airo

# 产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称 Chart Hi3559A FLIST Hi3559C Hi3519A Sharther	产品版本
Hi3559A (1587)	V100
Hi3559C	V100
Hi3519A Sylve	V100
Hi3519A Hi3556A Hi3516C	V100
H133106	V500
Н <b>Э</b> З 6Е	V200
Hi3516E	V300
Hi3518E	V300
Hi3516D	V200
Hi3516D	V300
Hi3516A	V300
Hi3559	V200
Hi3556	V200



# 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

# 修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2019-03-05	00B06	1.3 和 2.3 小节涉及修改
2019-01-05	00B05	2.3 小节,步骤 2 涉及修改。对
2018-10-26	00B04	1.3 和 2.3 小节涉及修改机
2018-09-04	00B03	2.3 小节的步骤 1. 涉及修改
2018-05-15	00B02	2.3 小节涉及修改
2018-02-10	00B01	删除 11.3 Hi3559V100/Hi3556V100/Hi3516CV300/Hi3516EV100的 胡夫内容 1.3 和 1.4 小节涉及修改 2.3、2.4 和 2.5 小节涉及修改

# 目录

1	裸烧使用说明		1
	1.1 操作准备		1
	1.2 裸烧流程		1
	1.3 操作过程	779.	2
	1.4 操作示例	······································	4
	1.4.1 裸烧示例		4
	1.5 操作中需要注意的问题	"kho"	5
	1.6 设置 eMMC 扩展 CSD 寄存器	√⊗,	5
2	非裸烧升级使用说明	shi Chahing Industrial Technology	6
	2.1 操作准备	7 / //02	6
	2.2 升级流程	Jing	6
	2.3 操作过程	······································	7
	2.4 操作示例	èn,	9
	2.4.1 升级示例		9
	2.5 操作中需要注意的问题		
	794		
	Yellow The Company of		
	M.		
	codopy out to		



# 插图目录

图 1-1	裸烧流程图	2
图 2-1	升级流程图	7

cooper on y for spentien from charling industrial Technology co. . Ltd.



# 裸烧使用说明

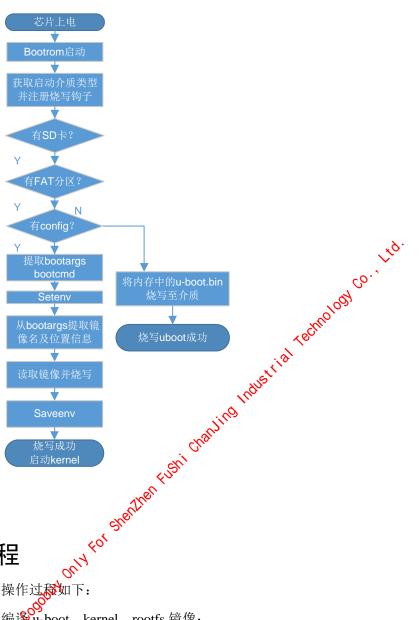
# 1.1 操作准备

# 1.2 裸烧流程

本如下:
编译 u-boot、kernel、rootfs 镜像;
● 制作升级包;
● 存储介质准备(FAT32 格式的 SD 卡)。 **课烧流程 裸烧流程如图 1-1** 所示: **保烧流程如图 1-1** 所示:



#### 图1-1 裸烧流程图



# 1.3 操作过程

操作过程如下:

步骤 1 编译 u-boot、kernel、rootfs 镜像;

编译的 u-boot 镜像需要打开自动升级的宏。方法如下:

进入 u-boot-2016.11 下,在文件 include/configs/hi35xx.h 中打开宏开关:

```
#define CONFIG AUTO UPDATE
#ifdef CONFIG AUTO UPDATE
   #define CONFIG_AUTO_UPDATE_ADAPTATION 1
   #define CONFIG_AUTO_SD_UPDATE
   #define CONFIG AUTO USB UPDATE
   #define CONFIG CMD FAT
#endif
```

步骤 2 制作升级包:



- 制作 config 文件:
  - 创建 config 文本文件,并把和镜像匹配的 bootargs 和 bootcmd 拷贝至其中,格式如下:
  - SPI NOR flash:

setenv bootargs 'mem=512M console=ttyAMA0,115200 clk\_ignore\_unused rw root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi\_sfc:1M(u-boot.bin),9M(kernel),16M(rootfs.jffs2) '

setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read 4a000000 100000 900000; bootm 4a0000000'

#### - NAND FlASH:

setenv bootargs 'mem=512M console=ttyAMA0,115200 clk\_ignore\_unused rw root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 mtdparts=hinand:1M(u\_\delta\). boot.bin),9M(kernel),32M(rootfs.yaffs2) '

setenv bootcmd 'nand read 4a000000 100000 900000; bootm 4a000000'

#### - EMMC:

setenv bootargs 'mem=512M console=ttyAMA0,115200 clk\_ignore\_unused rw rootwait root=/dev/mmcblk0p3 rootfstyre= ext4 blkdevparts=mmcblk0:1M(u-boot.bin),9M(kernel),96M(rootfs.ext4)'

setenv bootcmd 'mmc read 0 4a000000 800 6000; bootm 4a000000'

• 升级包参考如下:

Spinor flash启动模式 Nand flash启动模

config u-boot.bitOn kernel st rootsoffs2

config u-boot.bin kernel rootfs.yaffs2 EMMC启动模式

config u-boot.bin kernel rootfs.ext4

步骤 3 插入存放有升级包的 FAT32 格式的 SD 卡至 SDIO0 卡槽,按住 UPDATE 按键,启动单板。

#### ----结束



#### □ 说明

- 把升级包放置在 SD 卡前,请先把 SD 卡进行格式化操作。
- 升级包里的 u-boot 镜像名必须为 u-boot.bin, 镜像名必须和 config 中的 bootargs 一致, 如 9M(sample.bin), 则 kernel 的镜像名应为 sample.bin;
- 可烧写多个文件系统镜像;
- yaffs 文件系统镜像的文件名中必须包含 yaffs 字符串,其他镜像的文件名中必须不能包含 yaffs 字符串。
- ext4 文件系统镜像的文件名中必须包含 ext4 字符串, 其他镜像的文件名中必须不能包含 ext4 字符串。
- 由于 Huawei LiteOS 启动 bootcmd 设置与 Linux 不同处, 可参考如下命令设置:
  SPI NOR flash: setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x400000;go 40000000'
  SPI NAND flash: setenv bootcmd 'nand read 0x40000000 0x100000 0x400000;go 40000000'.

#### 1.4 操作示例

#### 1.4.1 裸烧示例

- 格式化 SD 卡为 FAT32 格式;
- 将 1.3 中制作的升级包拷贝到格式化好的 SD 卡中。格式化 SD 卡具体方法请参考 《外围设备驱动 操作指南》附录; 💉
- 裸烧打印以及打印说明如下(以 spinor flash 举例):

```
//bootrom读取u-boot.bin至内存并执行此u-boot
//读取裸烧配置文件
reading config
[0]=u-boot.bin
                  start=0x00000000 end=0x000fffff size=0x00100000
[1]=kernel
                %start=0x00100000 end=0x009fffff size=0x00900000
                  start=0x00a00000 end=0x01afffff size=0x01000000
//读取并烧写wboot.bin
reading u boot.bin
spingoerase...
spinor write...
//读取并烧写kernel
reading kernel
spinor erase...
spinor write...
//读取并烧写rootfs.jffs2
reading rootfs.jffs2
spinor erase...
spinor write...
//保存环境变量
Erasing SPI flash, offset 0x00080000 size 256K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00080000 size 256K ...done
```



//接下来将自动启动新系统

## 1.5 操作中需要注意的问题

- SD 卡必须格式化成 FAT32 格式:
- 若 SD 卡有多个分区时, 升级包必须放在第一个分区, 否则扫描不到升级包;
- u-boot 镜像名称必须为 u-boot.bin;
- 裸烧会自动保存 config 中的 bootargs 和 bootcmd 环境变量;
- 没有 config 文件时,仅会烧写 bootrom 读取的 u-boot 镜像。

## 1.6 设置 eMMC 扩展 CSD 寄存器

如果用 SD 卡裸烧的方式烧写,u-boot 会利用自带的 eMMC 驱动对 eMMC 扩展 CSD 寄存器进行设置,不需要额外设置。但如果使用烧录器方式进行烧写,则需要烧录器配置 eMMC 扩展 CSD 寄存器。此部分主要说明在常录器操作界面上,需要配置 eMMC 的哪些寄存器及寄存器的值。

eMMC 器件包含有 BOOT1、BOOT2 和 USER DATA 分区,同时支持 n\_RST 管脚和下电复位。boot 从 USER DATA 区启动的所有镜像数据都烧录到 USER DATA 分区,同时只支持 n\_RST 管脚复位器件,因此,烧录器必须按下表配置寄存器的值,否则单板无法启动。

寄存器编号	寄存器值	说明
179	0x38 pen	此寄存器用于配置 boot 分区,默认从 USER DATA 区 开始配置。
177 FO	\$0x2	此寄存器用于配置 eMMC 在 boot 模式下的总线宽度。用户需要根据硬件设计使用的总线宽度进行设置(0x1: 4-bit 0x2: 8-bit)。
1670gg	0x1f	此寄存器用于配置 eMMC 器件的写可靠性。该寄存器 需配置成 0x1f。
162	0x1	此寄存器用于配置 eMMC 器件的 n_RST 管脚是否有效。默认使用 n_RST 管脚,该寄存器必须配置成 0x1。

#### □ 说明

- 必须在烧录之前完成 eMMC 扩展寄存器的配置。
- 部分烧录器可能不支持设置扩展 CSD 寄存器的功能, 需烧录器厂家支持。

具体的设置由于各厂家的 eMMC 烧录器不同而存在差异,请参考烧录器手册来配置。



# 非裸烧升级使用说明

# 2.1 操作准备

升级操作准备如下:

# 2.2 升级流程

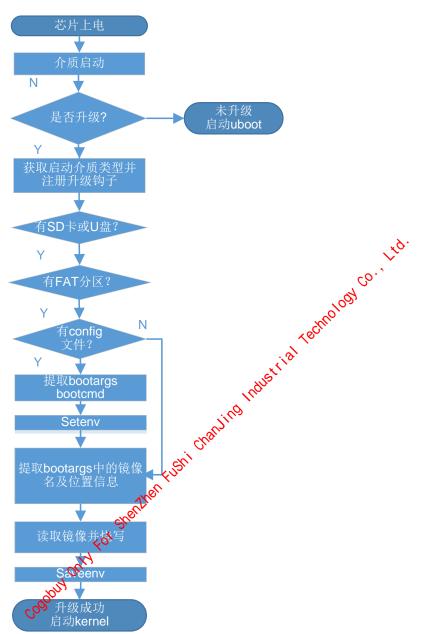
升级流程如图 2-1 所示:

制作升级包;
存储介质准备(FAT32 格式的 SD 卡或以盘);

Washing Industrial Charling Substitution Charling Su



图2-1 升级流程图



# 2.3 操作过程

操作过程如下:

步骤 1 编译支持升级的 u-boot 镜像,以及 kernel、rootfs 镜像:

编译的 u-boot 镜像需要打开自动升级的宏。方法如下:

进入 u-boot-2016.11 下,在文件 include/configs/hi35xx.h 中打开宏开关:

#define CONFIG\_AUTO\_UPDATE

-



```
#ifdef CONFIG_AUTO_UPDATE
#define CONFIG_AUTO_UPDATE_ADAPTATION 1
#define CONFIG_AUTO_SD_UPDATE 1
#define CONFIG_AUTO_USB_UPDATE 1
#define CONFIG_CMD_FAT 1
#endif
```

#### 步骤 2 制作升级包:

- 制作 config 文件:
  - 创建 config 文本文件,并把和升级包匹配的 bootargs 和 bootcmd 拷贝至其中,格式示例如下:
  - SPINOR flash:

setenv bootargs 'mem=512M console=ttyAMA0,115200 clk\_ignore\_unused rw root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi\_sfc:1M(u\_boot.bin),9M(kernel),16M(rootfs.jffs2) '

setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read 4a000000 100000 00000; bootm 4a000000'

#### NAND FlASH:

setenv bootargs 'mem=512M console myAMA0,115200 clk\_ignore\_unused rw root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 mtdparts=hinand:1M(u-boot.bin), 9M(kernel), 32M(rootfs.yaffs2) '

setenv bootcmd 'nand read (\$4000000 100000 900000; bootm 4a000000)'

#### - EMMC:

setenv bootargs 'mem=512M console=ttyAMA0,115200 clk\_ignore\_unused rw rootwait root=/dev/mmcblk0p3 rootfstype= ext4 blkdevparts=mmcblk0:1M(u-boot.btx),9M(kernel),96M(rootfs.ext4)'

seteny bootcmd 'mmc read 0 4a000000 800 6000; bootm 4a000000'

#### Sog

#### • 升级包参考如下:

# Spinor flash启动模式 config u-boot.bin kernel rootfs.jffs2





步骤3 插入存放有升级包的 FAT32 格式的 SD 卡(SDIO0)或 U 盘,按住 UPDATE 按键,启 动单板,升级系统。



#### ----结束

#### □ 说明

- 把升级包放置在 SD 卡或 U 盘前,请先把 SD 卡或 U 盘进行格式化操作。
- 升级包里的镜像名必须和 bootargs 一致,如 9M(sample.bin),则 kernel 的镜像名应为 sample.bin;
- 如果镜像文件不存在则不升级对应项;
- 支持升级多个文件系统镜像;
- 如果想继续使用 u-boot 中的环境变量 bootargs 和 bootcmd,则不需要准备 config 文件;
- yaffs 文件系统镜像的文件名中必须包含 yaffs 字符串, 其他镜像的文件名中必须不能包含 yaffs 字符串。
- ext4 文件系统镜像的文件名中必须包含 ext4 字符串, 其他镜像的文件名中必须不能包含 ext4 字符串。
- 由于 Huawei LiteOS 启动 bootcmd 设置与 Linux 不同处,可参考如下命令设置: SPI NOR flash: setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x400000;go 40000000' ing Industrial Technolog SPI NAND flash: setenv bootcmd 'nand read 0x40000000 0x100000 0x400000;go 40000000'.

## 2.4 操作示例

#### 2.4.1 升级示例

- 将 u-boot 镜像烧写到 flash (spinor 或 nand) 中或直接下载到内存中运行;
- 格式化 SD 卡或 U 盘为 FAT 格式;
- 将 2.3 中制作的升级 2.3 中制作的 2.3 中制作的升级 2.3 中制作的 2.3 中制的 2.3 中 具体方法请参考《外围设备驱动 操作指南》附录;
- 开发板上电, woot 启动, 开始自动升级。
- 升级打印以及打印说明如下(以 spi nor flash 举例):

```
//读取升级配置文件
reading config
[0] boot.bin
                 start=0x00000000 end=0x000fffff size=0x00100000
[1]=kernel
                  start=0x00100000 end=0x009fffff size=0x00900000
                 start=0x00a00000 end=0x01afffff size=0x01000000
[2]=rootfs.jffs2
//读取并烧写u-boot.bin
reading u-boot.bin
spinor erase...
spinor write...
//读取并烧写kernel
reading kernel
spinor erase...
spinor write...
//读取并烧写rootfs.jffs2
reading rootfs.jffs2
```



spinor erase... spinor write... //保存环境变量 Erasing SPI flash, offset 0x00080000 size 256K ...done Writing to SPI flash, offset 0x00080000 size 256K ...done //接下来将自动启动新系统

# 2.5 操作中需要注意的问题

- SD卡或U盘必须格式化成FAT格式;
- 若 SD 卡或 U 盘有多个分区时,升级包必须放在第一个分区,否则扫描不到升级
- 升级 u-boot 会自动保存 config 中的 bootargs 和 bootcmd 环境变量。

constant on y For sheathen fishi chaning industrial recting to the constant of the constant of